기술사 제 75 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분		자격	ㅠ머튀기기스티	수검	성	7
OE	古名	조모	표면서리기물사	버ㅎ	며	
						Т

※ 다음 문제중 10 문제를 선택하여 설명하십시오. (각 10 점)

- 1. Micro Throwing Power 의 세가지 형태에 대해 그림과 함께 설명하시오.
- 2. Pourbaix Diagram 의 의미와 이를 이용하여 알 수 있는 내용에 대해 아는 바를 설명하시오.
- 3. 양극산화처리 과정의 전해착색과정에 대해 아는 바를 기술하시오.
- 4. Dry deposition 방법과 Wet deposition 방법의 종류와 특징 및 각기 장단점에 대해 아는 바를 간단히 기술하시오.
- 5. 무전해도금의 원리를 설명하고, 전해도금에 비해 강점과 약점에 대해 아는바를 기술하시오.
- 6. 합금도금에서 사용하는 양극의 종류에 대하여 설명하시오.
- 7. 가성소다, 청산가리, 초산, 붕불산은 표준어로 무엇이라 하는가?
- 8. 양극/음극의 극간거리가 도금에 미치는 영향에 대하여 설명하시오.
- 9. 다음 용어를 간단히 설명하시오
 - 1) Zincate 2) Acid Ratio(산비) 3)적청(Red Rust)
 - 4) KAu(CN)₂5) Ep-Fe/Zn 25/CM 2
- 10. 기계부품의 응력부식균열에 대하여 간략히 설명하시오.
- 11. 도금조(Plating Cell)내에 시안화구리용액이 있다. 전착(Electro-Plating) 과정에서 이온의 이동기구를 간단히 설명하시오.
- 12. 습식법으로 TiO2 광촉매 박막을 코팅하는 과정을 간략히 기술하시오.
- 13. 섬유(Fiber)상에 무전해 도금을 하는 공정을 간략히 기술하시오.

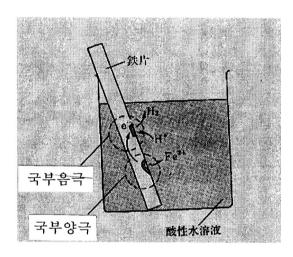
기술사 제 75회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분	7.4	자격	ᄑᄖᅯᅴᆌᄉᄮ	수검	성
OE	古名	조모	표면처리기술사	버ㅎ	명

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25 점)

- 1. Sargent 크롬도금액을 건욕하여, 도금개시까지 준비과정을 설명하시오.
- 2. 아연도금과 아연합금도금의 특징과 장단점을 비교하여 설명하시오.
- 3. 다음 그림은 산성용액 중에서 철시편을 부식 시키고 있는 것을 나타내고 있다. 분극곡선을 그리고 이로부터 부식전위와 부식속도를 구하는 과정을 설명하시오.



- 4. 3 전극법에 의한 분극측정법의 원리에 대해 설명하시오.
- 5. 대면적(大面積)의 판유리(Sheet Glass)위에 기능성 박막을 코팅할 수 있는 방법과 특징을 기술하시오.
- 6. 친수성(Hydrophilic)과 소수성(Hydrophobic)을 나타내는 코팅법의 원리와 용도를 서술하시오.

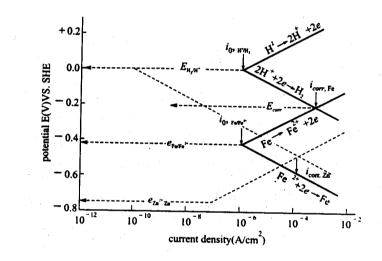
기술사 제 75 회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

분		자격	ㅠ머튀기기스티	수검	성	7
OE	古名	조모	표면서리기물사	버ㅎ	며	
						Т

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25 점)

- 1. 복합도금에 대하여 자세하게 설명하시오.
- 2. 불량의 발생 시에, 해결하여가는 과정(Troubleshooting)에 대하여 논하시오.
- 3. 아래 그림은 아연과 철에 관한 전위-전류밀도간의 관계를 나타내고 있다. 실선 아는 바를 기술하시오



- 4. 수용성 전해용액에서 음극에 석출되는 deposition mechanism 을 3 단계로 구분 하여 설명하고 각 단계별 속도를 증가시킬 수 있는 방법에 대해 아는 바를 설명하시오
- 5. 도금 표면의 조도(Roughness) 측정법을 설명하고 장.단점을 기술하시오.
- 6. 무전해 니켈 도금액중의 니켈의 분석법중에서 EDTA 적정법에 대하여 기술하시오.

기술사 제 75 회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분	7.4	자격	ᄑᄜᅯᅴᄀᅼᄼᆚ	수검	성	
OE	古名	조모	표먼저리기물자	버ㅎ	며	

※ 다음 문제중 4 문제를 선택하여 설명하십시오. (각 25 점)

- 1. 연식수세의 장점에 대하여 도해와 함께 설명하시오.
- 2. 무연 땜납(lead free, Solder)도금에 대하여 설명하시오.
- 3. 분극의 의미와 그 크기를 측정하는 원리에 대해 기술하고, 전체 측정된 혼합분 극 중에서 활성화 분극과 농도분극을 각각 분리해서 측정하는 법에 대해 아는 바를 기술하시오.
- 4. 플라즈마 속에 부도체 물질을 넣고 R.F. Sputtering 작업을 할 때, 코팅할 부도 체 표면에 ☑ voltage 가 자체적으로 생성되어 코팅이 계속될 수 있는 원리에 대해 아는 바를 설명하시오.
- 5. 전착(Electro-Plating) 금속의 결정성장에 영향을 미치는 인자에 대하여 기술하시오.
- 6. 철강표면에 졸-겔(Sol-Gel)법으로 부식방지용 SiO2 박막을 코팅하고자 한다. 공정을 기술하시오.